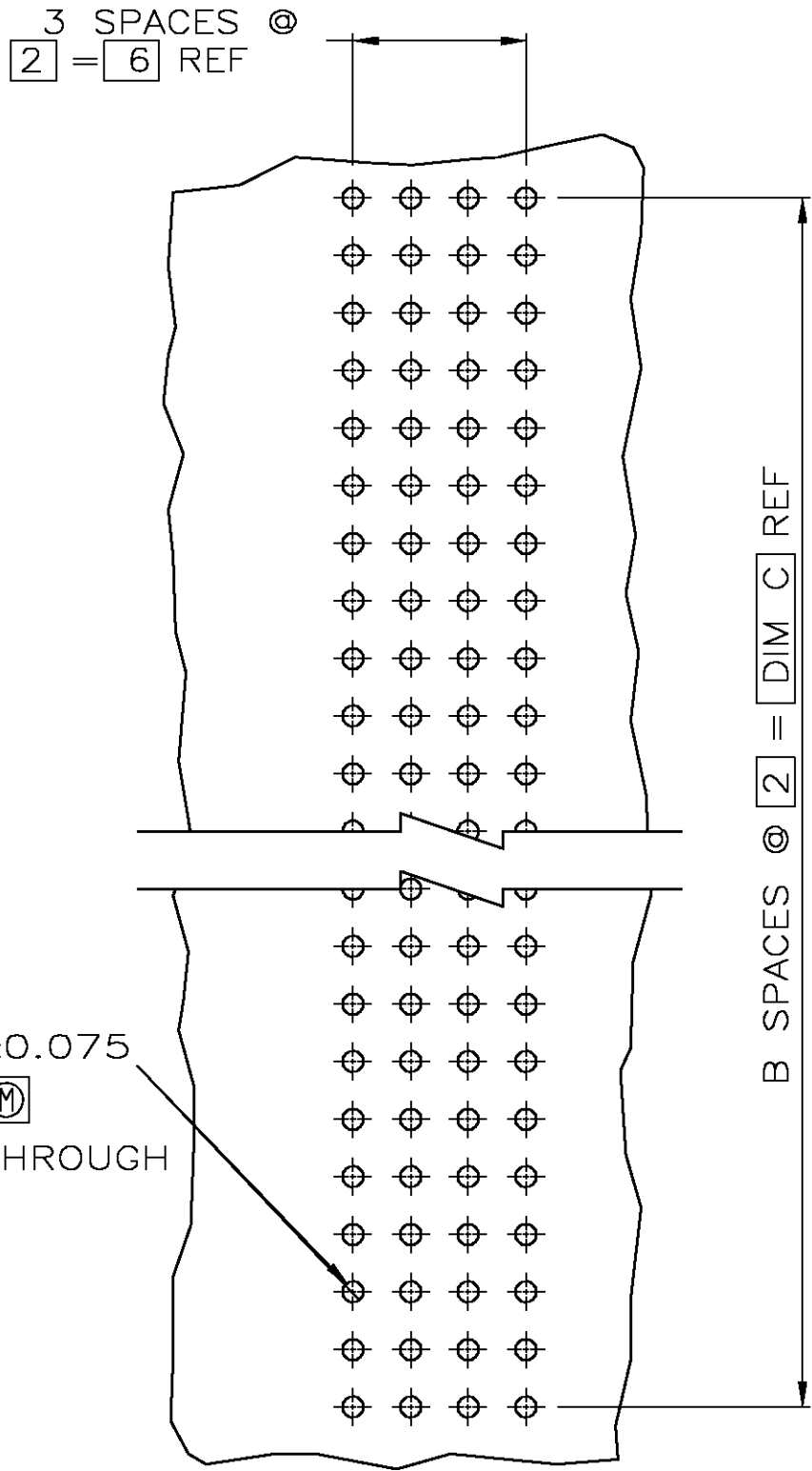
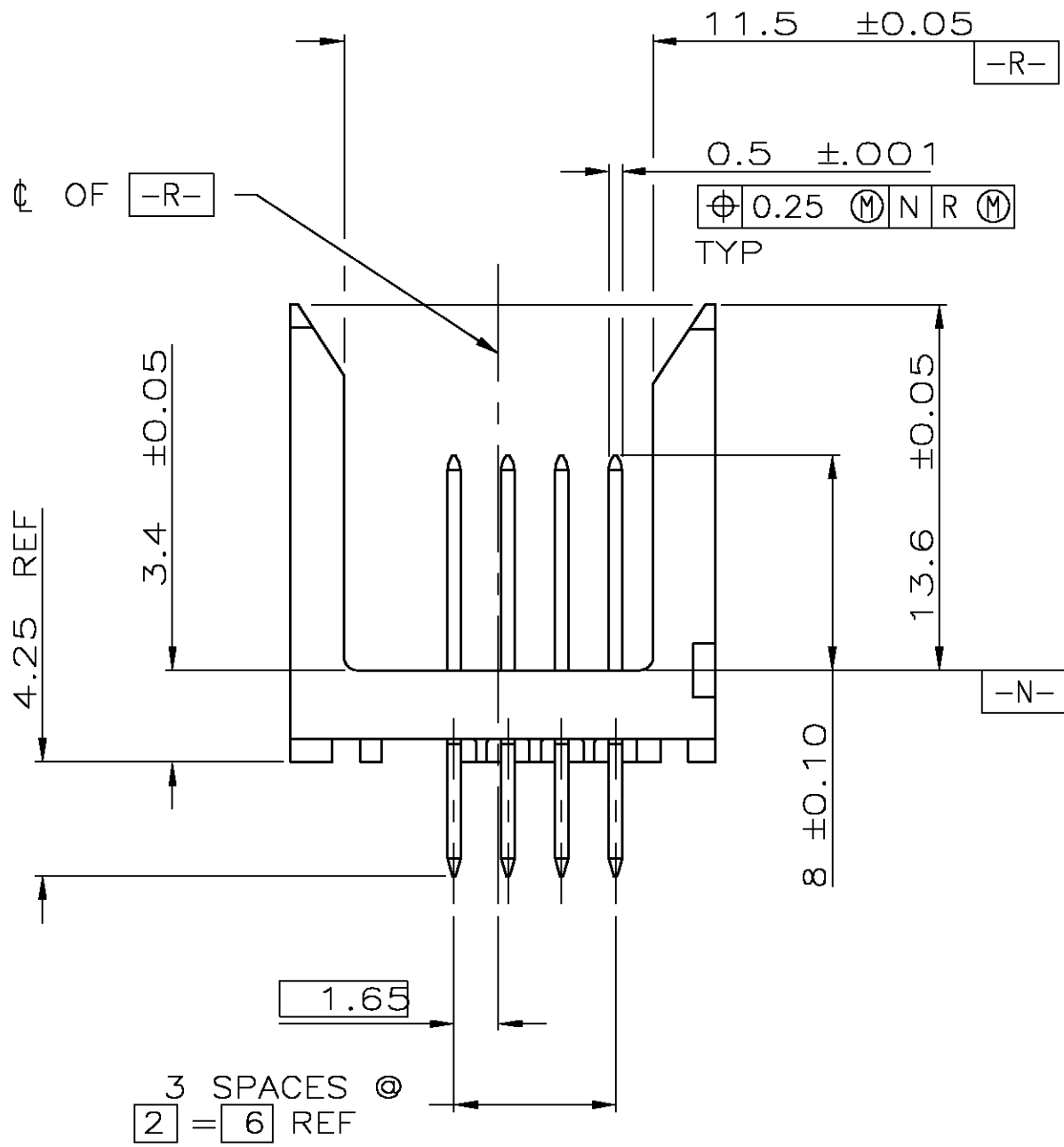
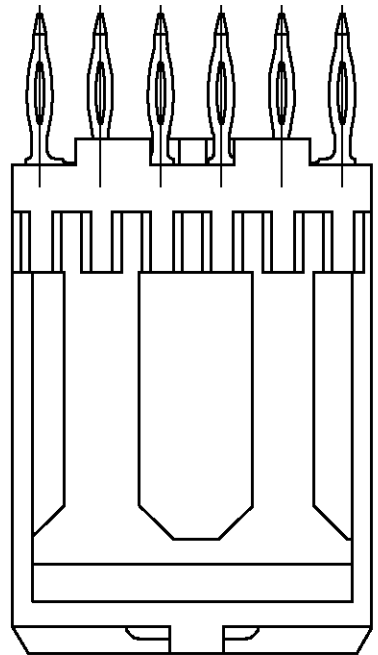
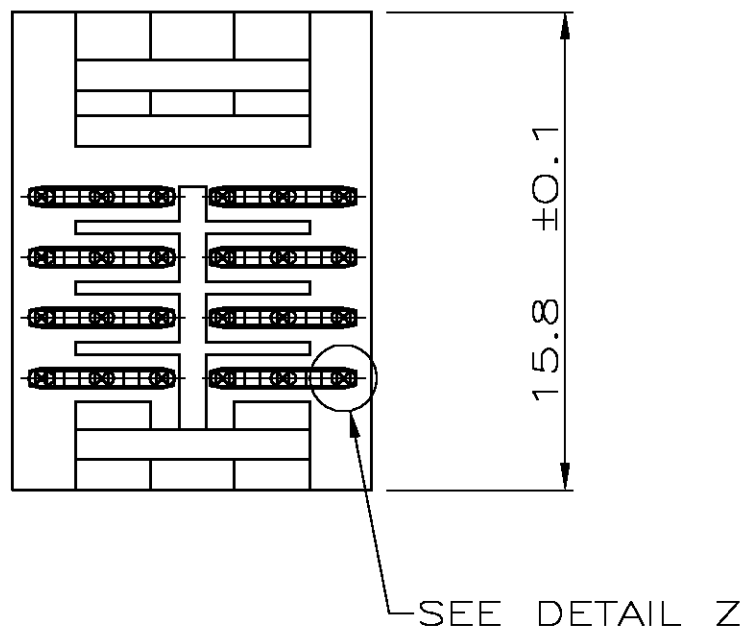
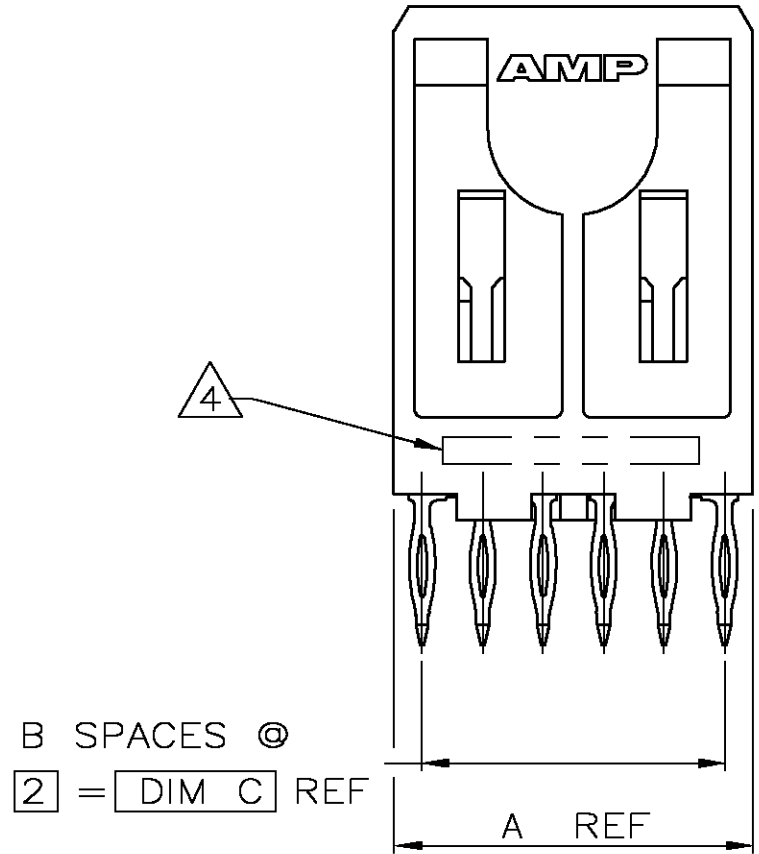
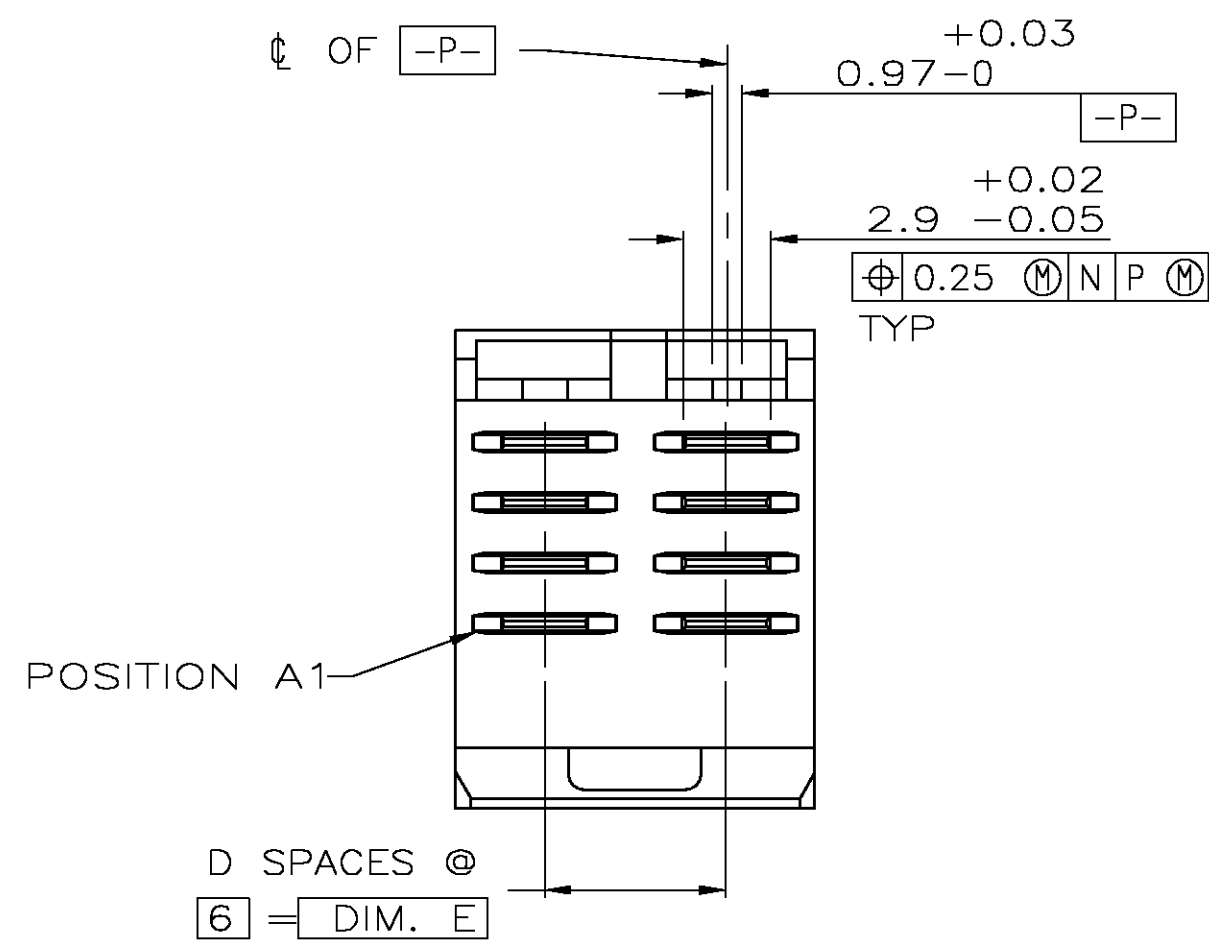


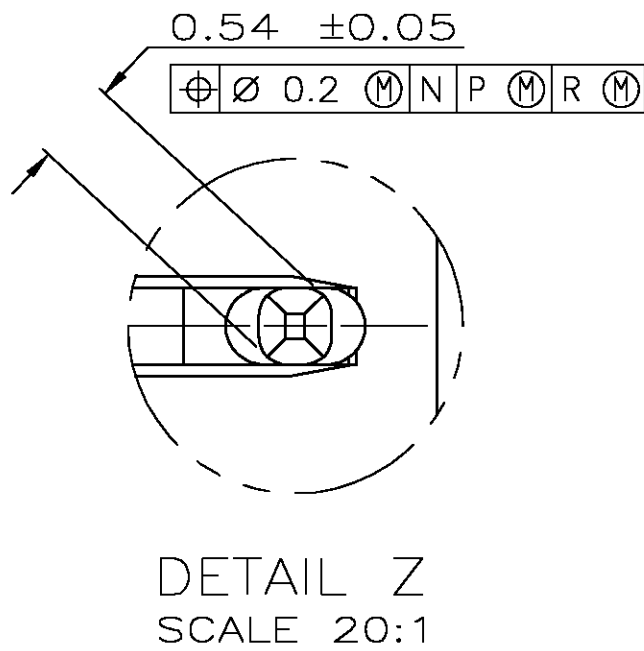
LOC		DIST		REVISIONS						
AD		00		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
					0	RELEASED PER EC OS12-0235-04		04OCT04	BM	RW



Ø0.725 ±0.075
Ø0.15
PLATED THROUGH HOLE

RECOMMENDED CIRCUIT PATTERN
PER IPC-D300 TYPE II, CLASS C
(COMPONENT SIDE)

- 1 HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER PER ASTM D5138 LCP000 G30A 32250.
- 2 CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE PER UNS ALLOY NO. C51100, TEMPER: H04.
- 3 CONTACT FINISH:(D)
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT):
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290
ON MATING SURFACES:
FLASH GOLD PER ASTM B 488, OVER
0.00076 MIN PALLADIUM-NICKEL OVER UNDERPLATE, OR
0.00076 MIN GOLD PER ASTM B 488 OVER UNDERPLATE.
ON LEADS:
0.00127 MIN MATTE TIN PER ASTM B 545 OVER UNDERPLATE.
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.
- 4 PART MARKING, LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.



6		1		10		5		11.88		3		8		5536620-1	
E		D		C		B		A		FINISH		NO OF POSN		PART NUMBER	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.										DIN D.R.BENDER 02/15/94		tyco Electronics Corporation			
										CHK D.R.BAECHEL 05/19/94		tyco Electronics		Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: mm				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				APVD		NAME		PIN ASSEMBLY, POWER MODULE, Z-PACK 2mm FB, 2mm CL 4 ROW, 8mm MATING LENGTH, PRESS FIT LEADS			
				0 PLC ± -				PRODUCT SPEC							
				1 PLC ± -				—							
				2 PLC ± 0.13				APPLICATION SPEC							
				3 PLC ± -				—							
				4 PLC ± -											
MATERIAL				FINISH				WEIGHT		A1 00779		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
								—		C		5536620		—	
CUSTOMER DRAWING										SCALE		4:1		SHEET 1 OF 1	
														REV 0	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9